COPY

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# ®公開特許公報(A)

平2-24848

®Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)1月26日

G 11 B 7/26 B 29 C 43/18 B 29 K 101:10 B 29 L 17:00 8120-5D 7639-4F

4F

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

**公発明の名称** 光記録媒体用基板の製造方法

②特 顧 昭63-173815

**20出 顧 昭63(1988)7月14日** 

**加杂明者:神**属

倭

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

勿出 願 人 キャノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

7) 78

四代 理 人 弁理士 装辺 徳廣

## 明 編 4

#### 1. 発明の名称

光記録媒体用基板の製造方法

## 2.特許請求の範囲

(1) 四凸パターンを有するスタンパー型の型面と芸板の表面に光硬化性側面の液滴を置き、四液滴どうしが接触するようにスタンパー型と基板を成ね合せ、加圧して液滴を点接触状態を経て面状に拡げて密着させた後、加圧した状態で紫外線を照射して光硬化性側面を硬化せしめることを特徴とする光配線媒体用基板の製造方法。

(2) 近光性 益板を介して 拡板を加圧する 請求項 1 記載の 光記録 継 休用 拡板の 製造 方法。

## 3. 発明の詳細な説明

#### [産業上の利用分野]

木発明は、光学的に情報の記録・再生を行なう 光記録媒体に用いられる基板の製造方法に関する ものである。

## [ 従来の技術]

従来、クレジットカード、バンクカード、クリットカード、ボンクカードのカード、 がいかって、 がいかって、 がいかって、 ないのないが、 ないののないが、 ないののないが、 ないのののないが、 ないのののないが、 ないののののでは、 光力をはいる。

 あり、追加の営を込みも可能である事から記録媒 体として有効である。

起鍵媒体としては、金属材料および有機色素系材料があるが、取扱い品さおよびコストの安さ 等から有機色素系材料が一般的に用いられている。

第2 図は従来の光カード媒体の模式的概範図である。何図において、1 は透明樹脂基板、2 は光記を設定した。3 は接着層、4 は保護基板、5 は下ラック構築である。阿第2 図において、情報の記録を通して光学的に書き込みと読み出しを行う。 そして、トラック構築5 の数値な凹凸を利用して・サー光の位相差によりトラッキングを行なう。

この方式では、トラック調の凹凸が情報の記録・再生の実内表を果す為、レーザービームのトラック制御構度が向上し、構無しの基板を用いる方式よりも高速アクセスが可能となる。また、トラック調の他、トラック調のアドレス、スタートピット。ストップピット。クロック信号、エラー

打正信号等のプレフォーマットを基板装面に形成 しておく事も行なわれている。

これらのトラック調やブレフェーマットの基板 への形成方法としては、従来、基板が熱可塑性型 熱である場合には、触点以上の製造で計畫を あプレス成型等の方法によりスタンパー型を を 数下した後、スタンパー型を を 数子を から常外線の如きエネルギーを 試験を がらればの知識を がの知識を がの知述を がのれて がのなる方法が がったる方法が がのなる方法が がのなる方法が がのなる方法が がのなる方法が がのなる方法が がのなる方法が がのなる方法が がのなる方は がのなる方法が がのなる方法が がのなる方は がのなる方と がのなる方と がのなる方と がのなる方と がのなる方は がのなる方と がのなる がの

これらの方法のうち、スタンパー壁を熱伝写する方法では、設備コストが高く、また成形時間が 長くかかるために生産性が良くないという欠点があった。

これに対して、2 Pプロセスは設備コストが低く、短期間で成形することができ、生産性に優れている点からトラック構やプレフォーマットを基板に形成する方法として最適である。

## [発明が解決しようとする課題]

しかしながら、この2Pプロセスにも以下に記す様な問題点がある。

①スタンパー型又は透明樹脂苗板のいずれか一方に光硬化性樹脂の披稿を摘下して硬化するために気泡が入り易く、この気泡がトラック物やプレフォーマットが形成される層の欠陥となり光カードのトラックはずれをひきおこす原因となる。

②透明樹脂基板の厚さが薄く、例えば通常2 mm以下の厚さであるために、光硬化性樹脂を硬化する数に拡板がうねる。

⑤光硬化性関節からなるトラック語やプレフォーマットが形成された器の厚みが不均一である。

本発明は、上記の様な従来の光学的情報記録媒体の基板の製造に於けるトラック調やプレフェーマットの形成に用いられる2Pプロセスの問題点を克服するためになされたものであり、トラック調やプレフェーマットの形成の数に私の発生がな

く、また基板のうねりがなく、しかもトラック語やプレフォーマットが形成された層が均一な光記 緑低体用基板の製造方法を提供することを目的と するものである。

## 「提覧を解決するための手段]

即ち、木兔明は、凹凸パターンを有するスタンパー型の型面と基板の変面に光硬化性機脂の変滴を型を、 円被資どうしが接触するようにスタンパー型と基板を重ね合せ、 加圧して液滴を点接触状態で紫外線を照射して光硬化性機能を硬化せし、 あことを特徴とする光記線媒体用基板の製造方法である。

以下、図面に基づいて本発明を詳細に説明する。

第1図(a) ~(c) は木発明の光記録媒体用基板の製造方法の一例を示す概略工程図である。 阿図において、1 は透明樹脂基板、8 は光硬化性樹脂、7 はスタンパー型、9 は紫外線、6 は透光性基板、10は作製されたトラック講付き光カード基

板である。

本発明の光記録体用悲板の製造方法は、通明 例前悲版1上へトラック講やブレフォーマットで のパターンを形成するが、ないであるが、ないで と示す様に、光硬化性側断8の被領を通明 というでは、光硬化性側断8の被するとではないである。 が代性側断8の四級面上に満下して超く。そして、光 を化性側断8の四級面上に満たしが接触なるでは、など タンパー型7と透明樹脂基板1を重ねなでは、など して透明樹脂基板1及びスタンパー型7を徐はで に対させ、被摘を点接触状態を経て面状に拡げて に着させる。

次いで、第1図(b) に示す様に、透光性拡板 6 を介して透明樹脂基板 1 を加圧しながら、紫外級 9 を照射して前記光硬化性樹脂 8 を硬化させる。 紫外級 9 はスタンパー型 7 が不透明な場合には透明樹脂基板 1 個から照射し、またはスタンパー型 7 が透明な場合にはスタンパー型 7 個から照射することができる。

次に、第1図(C) に示す様に、光硬化性樹脂.8

が硬化した後スタンパー型7を取り除くと、スタンパー型の凹凸パターンが転写されたトラック線付き光カード基板18を得ることができる。 缺光カード基板18に形成されたトラック線の深さ、 如、抗疾、ピッチ間隔等はスタンパー型7を転写した形状に形されるため、スタンパー型7の線を抗度よく仕上げておくことにより任意の形状をもつトラック線付き光カード基板18を上記に示す鏡便な方法で作成することができる。

本発明において、透明樹脂基板の表面及びスタンパー型の型面上に装下して置く光硬化性樹脂の被薬の数は 1 満以上あればよく、また被薬の合計量は透明樹脂基板上へトラック構やプレフォーマット等のパターンを形成するに必要な量だけあればよく、基板の大きさにより異なるが、一例えば 0.81~1.0 mgが好ましい。

本発明に用いられる透明樹脂基板1としては、 光化学的な記録・再生において不都合の少ないも のが好ましく、平滑性が高く、記録・再生に使用 するレーザー光の透過率が高く、複紐折の小さい

材料である事が望ましい。通常、ブラスチック板やフィルムが用いられ、例えばアクリル樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ドニル系樹脂、ポリアセタール系樹脂等が用いられ、特にレーザー光透過率が良好で、かつ複屈折の少ないアクリル系樹脂、ポリカーボネート系樹脂が好ましい。またこ透明樹脂基板の厚さは通常0.1~0.5 mmの義因の平滑な板が好ましい。

近光性基板 6 は透明樹脂基板を保護し、うねり及びそり等の発生を防止するために用いられるが、平滑でかつ鉄外線を透過する材料が舒適であり、例えば BK7や石英ガラス等が用いられる。

本発明に使用される光硬化性例胎は、公知の2Pプロセスに使用可能なものとして市販されているもので良いが、成型後に通光性を失わずかつ 透明側脂基板との展析率差が0.05以内のもので、 は 近明側脂基板との接着性が良く、 且つスタンパー型との離型性の良いものが行ましい。例えば、エポキシアクリレート系例胎、 クレタンアク

リレート系側脂等が挙げられる。

また、木発明に使用されるスタンパー型では通常の凹凸パターンから成るスタンパー型であればよく、例えばガラス基板又は石英基板等の透光性基板にエッチング等によりトラック携やプレフォーマット等のパターンを形成したもの、または超便又は鋼等の金属をエッチングしてトラック調やプレフォーマット等のパターンを形成したものが用いられる。

## [作用]

また、木発明では透光性基板を介して基板を知 圧した状態で光硬化性側距を硬化させるため、基 板のうねりの発生がなく成型することができる。 「寒曲側】

以下、実施例を示し木発明をさらに具体的に説明する。

#### 実施例 1

数150 mm、数150 mm、厚さ0.4 mmのポリカーボネート拡板(パンライト 2 H、帝人化成時製)上の中央部にエポキシアクリレート(30×082 スリーボンド社製)からなる光硬化性樹脂を0.3 mg

また、接 150°mm, 検 150°mm, 存さ3 mmの組硬基 板上にエッチングにより凹凸パターンを形成した スタンパー型上の中央部にエポキシアクリレート (30 X 0 8 2 スリーポンド社製)からなる光硬化性 樹脂を 0.3 m 2 額下した。

次に、前記スパンター型上にポリカーポネート 基板を円板装どうしが接触するように重ね合せ、 さらにポリカーポネート基板上に接 150 mm, 機 150 mm、 解さ 28mmの石英ガラス基板をのせ、プレス機で株々に加圧後、 200 kg/cm² の圧力で加圧しながら石英ガラス基板を介してポリカーボネート基板側より高圧水製灯にて紫外線(照像 140m/cm 、距離 10cm、時間 18秒)を照射した。 次いで、石英ガラス基板をとり除きポリカーボネート基板をスタンパー型から剥してトラック構つき透明機能基板を製造した。

の の れた 近明 樹脂 基板 は、 気包の 混入が 着無の ために トラック 詩や ブレフォーマット が 形成 された 足に 欠能が ない 基板 であり、 うねり やそり は 無く、 またトラック 講が 形成された 光硬 化性 樹脂 層の 膜厚 は 的 10 paで 均一であった。

## 宝旗货2

後 150 mm, 模 150 mm, 厚さ 0.4 mmのポリスカーボネート 基板(パントライト 251 、帝人化成特製)上の中央部にエポキシアクリレート(HRA 201、三変レーヨン特製)からなる光硬化性機能を 0.3 mg 液下した。

また、鉄150 mm。 綾150 mm,厚さ3 mmの石灰ガ

ラス基板上にエッチングにより凹凸パターンを形成したスタンパー型上の中央保にエポキシアクリレート (MBA201、三変レーヨン特製) からなる光硬化性機能を0.3 m2装下した。

次に、前記スパンター型上にポリカーボネート、 放を関後調どうしが接触するように重ね合せ、 さらにポリカーボネート基板上に接150 mm。 厚き 20mmの石灰ガラス基板をのせ、 プレスが6スタンパー型側より高圧水銀灯にで、 変がらスタンパー型側より高圧水銀灯にで、 変がラス 基板 10cm、 時間 38秒) 味がした。 次いで、 石英ガラス 基板 とり 飲り はた。 次いで、 石英ガラス 基板 とり 飲り はっぱっと 透明樹脂基板を製造した。

何られた透明樹脂基板は、気和の混入が皆無のためにトラック精やプレフォーマットが形成された層に欠陥がない基板であり、うねりやそりは無く、またトラック調が形成された光硬化性樹脂語の設厚は約10mmで均一であった。

[発明の効果]

以上説明した様に、本発明によれば、スタンパー型と基板の同方に光硬化性機能の被摘を摘下し、点接触後に加圧しながら光硬化性機能を硬化させるために、他の起入がなくなり、トラック機やプレフォーマット等のパターンが欠陥ないトラック機つき光に殺銭体用基板の製造が可能となる。

また、基版を平滑な通光性基版で加圧しながら 光硬化性機能を硬化させるために、基版のうねり やそり等の発生がなく、かつ光硬化性機能の繋算 が均一になる。

## 4. 図道の簡単な説明

第1図(a) ~ (c) は木兔明の光記録媒体用基板の製造方法の一例を示す機略工程図および第2図は従来の光カード媒体の模式的新園図である。

1 --- 透明樹脂基板 2 --- 光記録题

3 -- 被着局 4 -- 保護基板

5・・・トラック講部 6・・・近光性拡板

7 --- スタンパー型 8 --- 光硬化性樹脂

9 -- 紫外線 18--- 光力一下基板

## 特開平2-24848(5)

